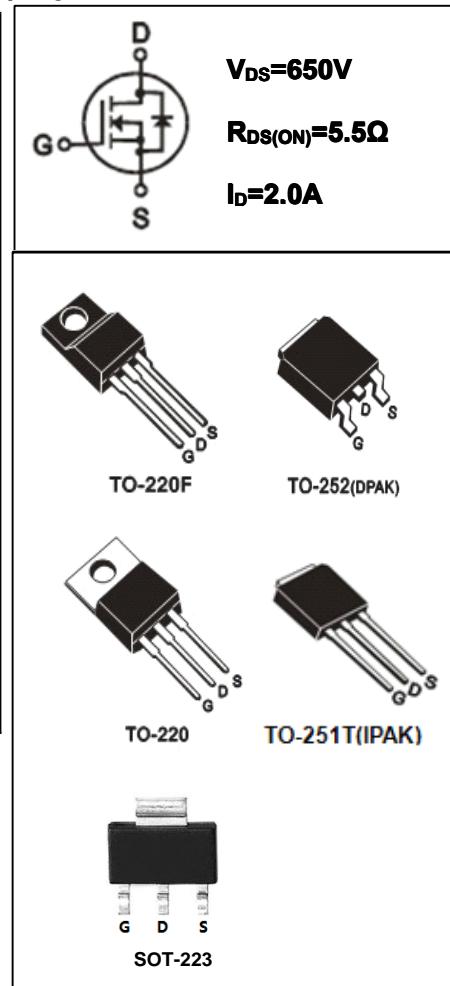


●最大额定值 (TC=25°C)

●Absolute Maximum Ratings (Tc=25°C) TO-220/220F/251T/252/223

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	额定值 VALUE	单位 UNIT
漏-源电压 Drain-source Voltage	V _{DS}	650	V
栅-源电压 gate-source Voltage	V _{GS}	± 30	V
漏极电流 Continuous Drain Current TC=25°C	I _D	2.0*	A
漏极电流 Continuous Drain Current TC=100°C	I _D	1.25*	A
最大脉冲电流 Drain Current - Pulsed ①	I _{DM}	8.0*	A
耗散功率 Power Dissipation	P _{tot}	TO-220/220F TO-251T/252 SOT-223	W
最高结温 Junction Temperature	T _j	150	°C
存储温度 Storage Temperature	T _{STG}	-55-150	°C
单脉冲雪崩能量 Single Pulse Avalanche Energy ②	E _{AS}	120	mJ

*Drain current limited by maximum junction temperature



●电特性 (Tc=25°C)

● Electronic Characteristics (Tc=25°C)

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	测试条件 TEST CONDITION	最小值 MIN	典型值 TYP	最大值 MAX	单位 UNIT
漏-源击穿电压 Drain-source Breakdown Voltage	BV _{DSS}	V _{GS} =0V, I _D =250μA	650			V
击穿电压温度系数 Breakdown Voltage Temperature Coefficient	Δ BV _{DSS} / Δ T _j	I _D =250uA, Referenced to 25°C		0.6		V/°C
栅极开启电压 Gate Threshold Voltage	V _{GS(TH)}	V _{GS} =V _{DS} , I _D =250μA	2.0		4.0	V
漏-源漏电流 Drain-source Leakage Current	I _{DSS}	V _{DS} =650V, V _{GS} =0V, T _j =25°C			25	μA
		V _{DS} =520V, V _{GS} =0V, T _j =125°C			250	μA
跨导 Forward Transconductance	g _{fs}	V _{DS} =40V, I _D =1A ③		1.5		S

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	测试条件 TEST CONDITION	最小值 MIN	典型值 TYP	最大值 MAX	单位 UNIT
栅极漏电流 Gate-body Leakage Current ($V_{DS} = 0$)	I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 30V$			± 100	nA
漏-源导通电阻 Static Drain-source On Resistance	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS} = 10V, I_D = 1.0A$ ③		4.5	5.5	Ω
输入电容 Input Capacitance	C_{iss}	$V_{GS} = 0V, V_{DS} = 25V$ $F = 1.0MHz$		311		pF
关断延迟 Turn -Off Delay Time	$T_{d(off)}$	$V_{DD} = 300V, I_D = 2.0A$ $R_G = 25\Omega$ ③		24		ns
栅极电荷 Total Gate Charge	Q_g	$I_D = 2.0A, V_{DS} = 520V$ $V_{GS} = 10V$ ③		14.5		nC
栅源电荷 Gate-to-Source Charge	Q_{gs}			1.8		nC
栅漏电荷 Gate-to-Drain Charge	Q_{gd}			8.3		nC
二极管正向电流 Continuous Diode Forward Current	I_s				2.0	A
二极管正向压降 Diode Forward Voltage	V_{SD}	$T_j = 25^\circ C, I_s = 2.0A$ $V_{GS} = 0V$ ③			1.4	V
反向恢复时间 Reverse Recovery Time	t_{rr}	$T_j = 25^\circ C, I_f = 2.0A$ $di/dt = 100A/\mu s$ ③		368		ns
反向恢复电荷 Reverse Recovery Charge	Q_{rr}			1.0		μC

●热特性

●Thermal Characteristics

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	最大值 MAX		单位 UNIT
		TO-220	TO-220F	
热阻结-壳 Thermal Resistance Junction-case	R_{thJC}	2.31	4.46	$^\circ C/W$
热阻结-环境 Thermal Resistance Junction-ambient	R_{thJA}	62.5	62.5	$^\circ C/W$

注释(Notes):

① 脉冲宽度：以最高节温为限制

Repetitive rating: Pulse width limited by maximum junction temperature

② Starting $T_j = 25^\circ C, V_{DD} = 50V, L = 56mH, R_G = 25\Omega, I_{AS} = 2.0A$

③ 脉冲测试：脉冲宽度 $\leq 300\mu s$ ，占空比 $\leq 2\%$

Pulse Test : Pulse width $\leq 300\mu s$, Duty cycle $\leq 2\%$

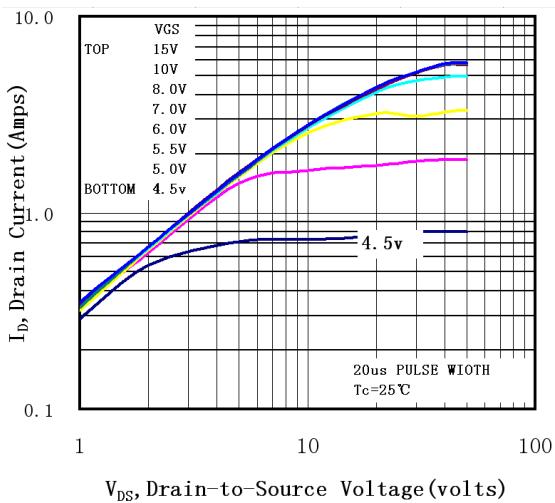
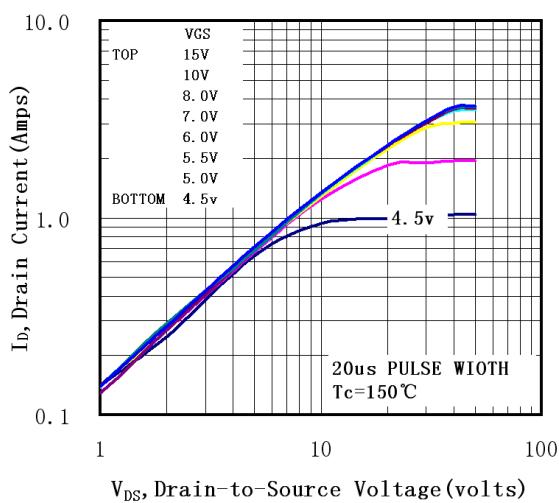
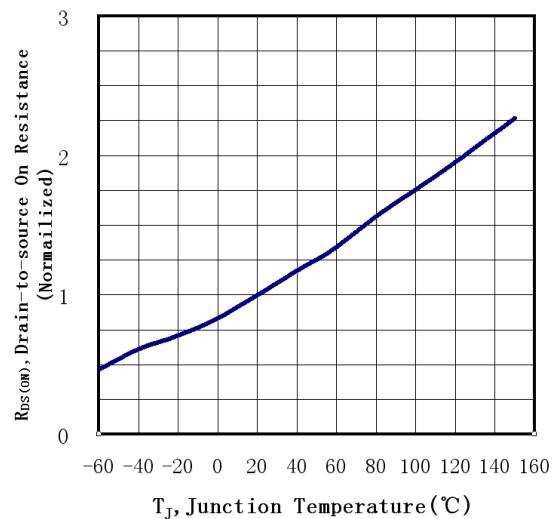
● 特性曲线**图1** 输出特性曲线, $T_c=25^\circ\text{C}$ Fig1 Typical Output Characteristics, $T_c=25^\circ\text{C}$ **图2** 输出特性曲线, $T_c=150^\circ\text{C}$ Fig2 Typical Output Characteristics, $T_c=150^\circ\text{C}$ **图3** 导通电阻与温度曲线

Fig3 Normalized On-Resistance Vs.Temperature

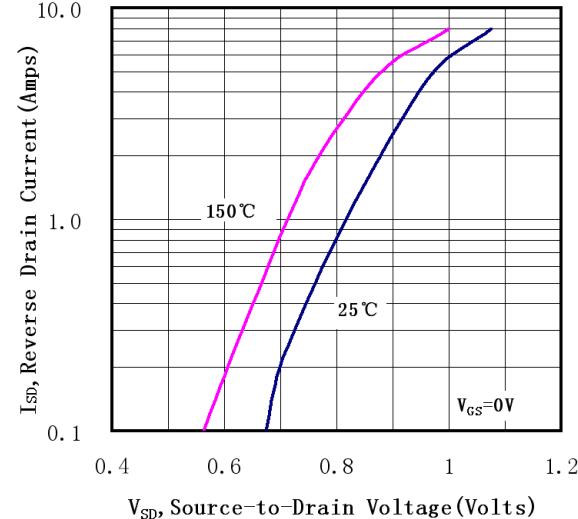
**图4** 二极管正向电压曲线

Fig4 Typical Source-Drain Diode Forward Voltage

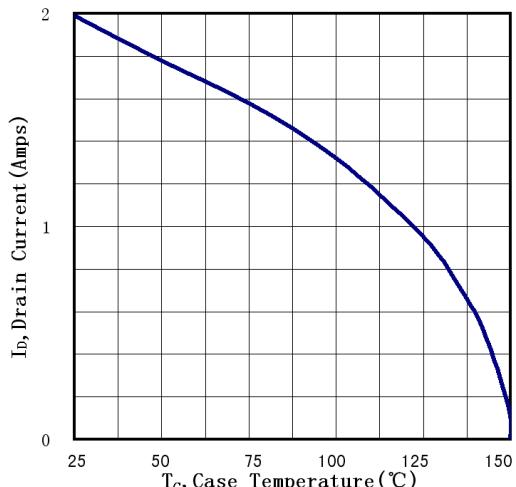
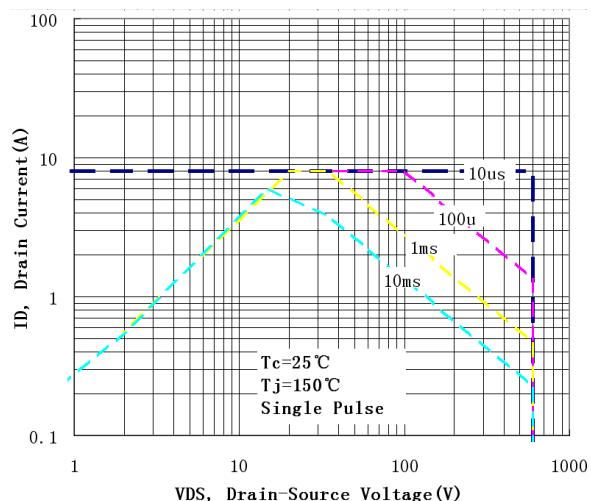
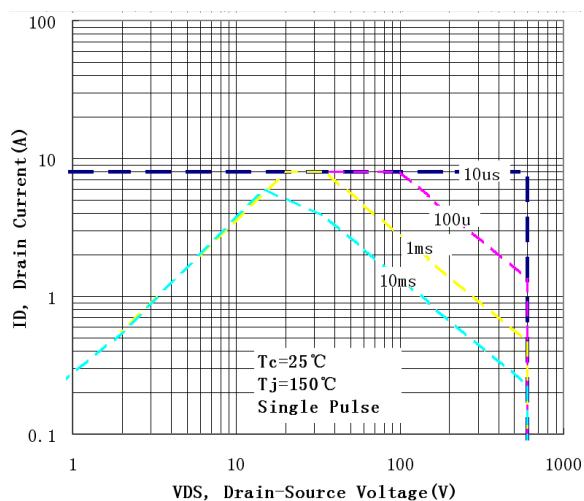
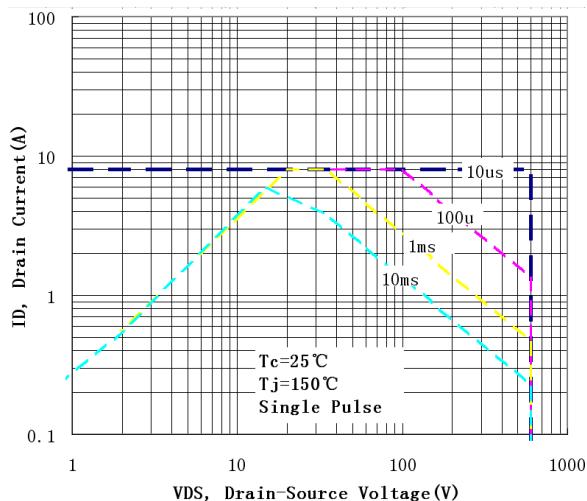
**图5** 最大漏极电流与壳温曲线

Fig5 Maximum Drain Current Vs.Case Temperature

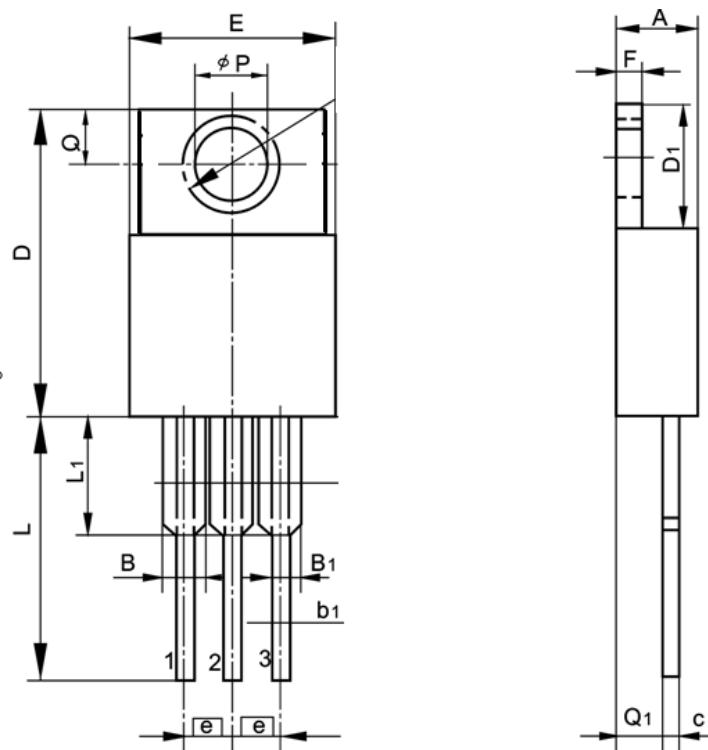
● 特性曲线



TO-220 封装

单位: 毫米/UNIT: mm

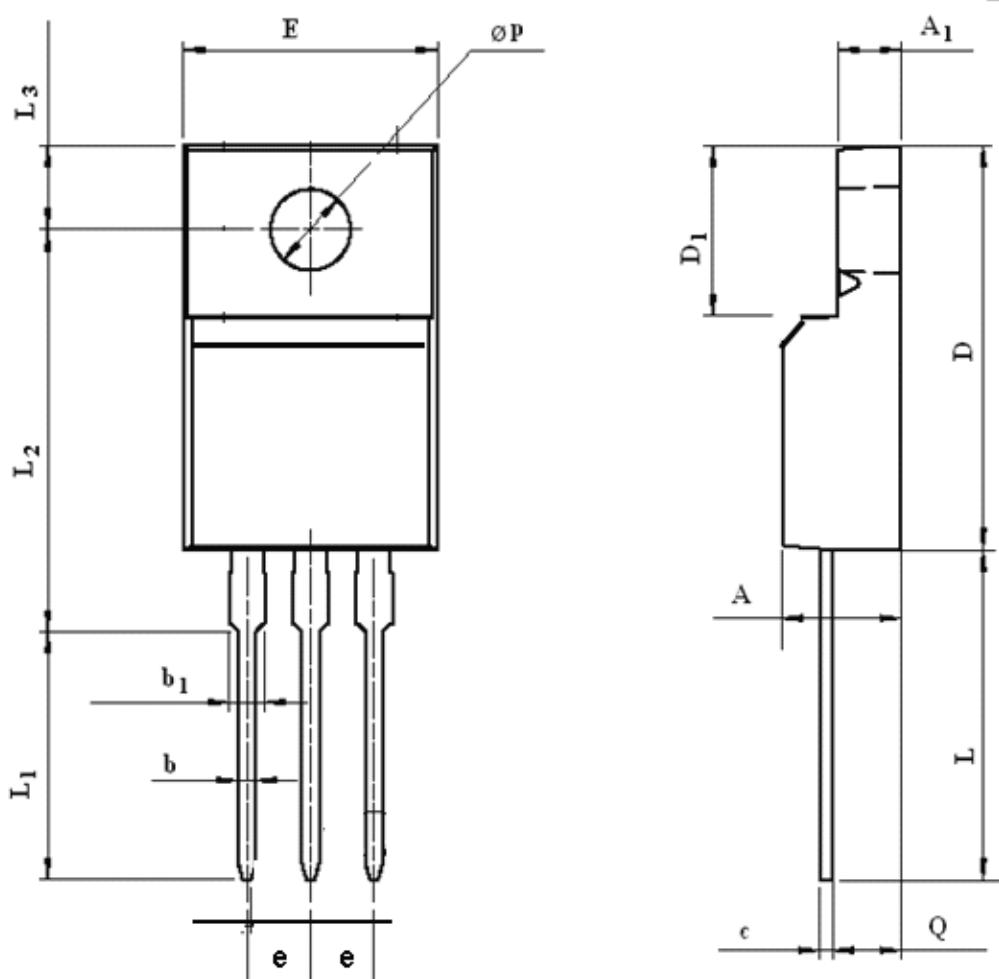
符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max	符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max
A	4.00		4.80	E	9.90		10.70
B	1.20		1.50	e		2.54	
B1	1.00		1.40	F	1.10		1.45
b1	0.65		1.00	L	12.50		14.50
c	0.35		0.75	L1	3.00	3.50	4.00
D	15.00		16.50	Q	2.50		3.00
D1	5.90		6.90	Q1	2.00		3.00
				Φ P	3.60		3.90



TO-220F 封装

单位:毫米/UNIT: mm

符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max	符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max
A	4.40		4.95	e		2.54	
A ₁	2.30		2.90	L	12.50		14.30
b	0.45		0.90	L ₁	9.10		10.05
b ₁	1.10		1.70	L ₂	15.00		16.00
c	0.35		0.90	L ₃	3.00		4.00
D	14.50		17.00	Øp	3.00		3.50
D ₁	6.10		9.00	Q	2.30		2.80
E	9.60		10.30				

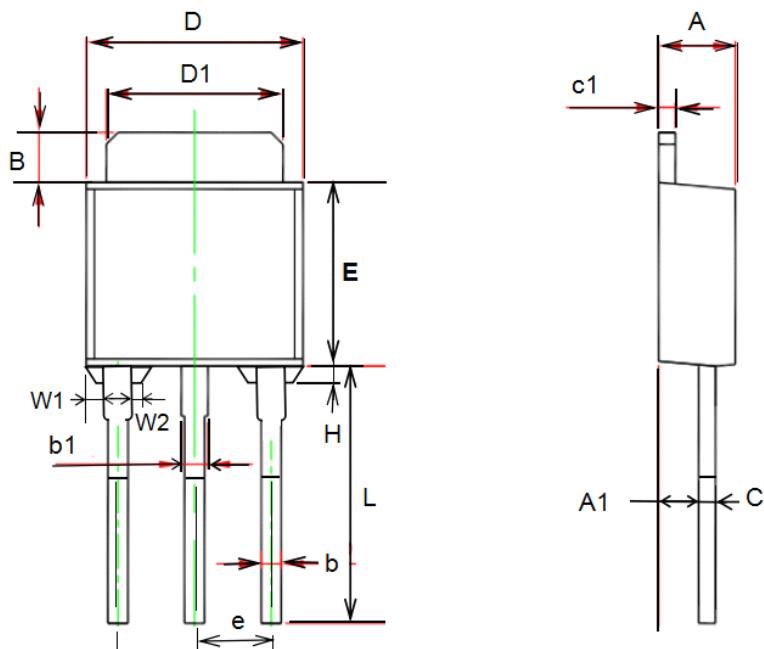


TO-251T 封装机械尺寸
TO-251T (IPAK) MECHANICAL DATA

单位:毫米/UNIT: mm

符号/SYMBOL	最小值/min	典型值/nom	最大值/max
A	2.10		2.50
A ₁	0.95		1.30
B	0.80		1.25
b	0.50		0.80
b ₁	0.70		0.80
c	0.45		0.70
c ₁	0.45		0.70
D	6.35		6.80
D ₁	5.10		5.50
E	5.30		6.30
e	2.25	2.30	2.35
L	7.00		9.20
H	0.35		0.45
W ₁	0.30		0.50
W ₂	0.20		0.40

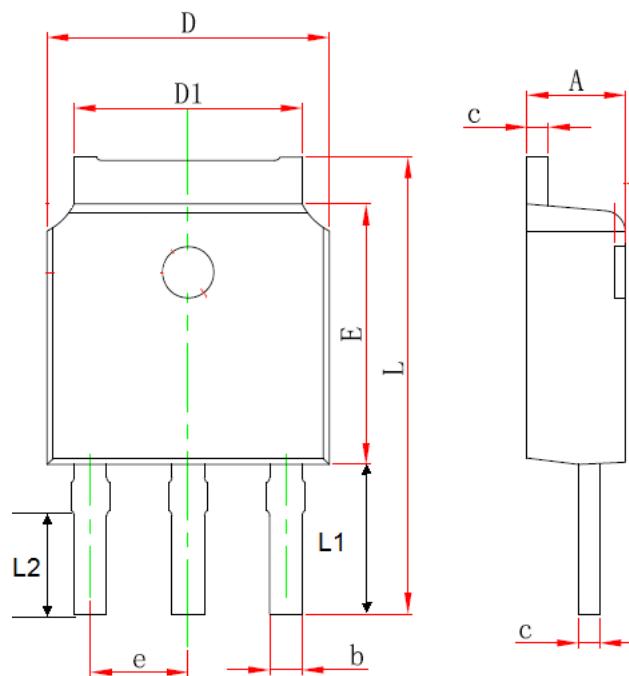
[S/L]



TO-251S 封装机械尺寸
TO-251S (IPAK) MECHANICAL DATA

单位:毫米/UNIT: mm

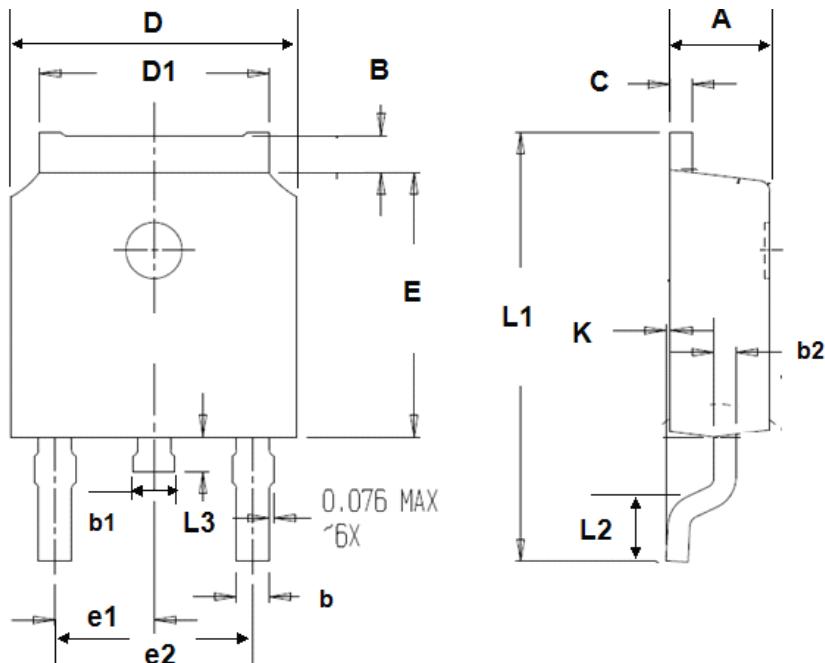
符号/SYMBOL	最小值/min	典型值/nom	最大值/max
A	2.20		2.40
b	0.60		0.85
C	0.45	0.50	0.60
D	6.50		6.70
D1	5.10		5.50
E	5.9		6.20
e	2.18	2.29	2.38
L	11.00		12.40
L1	4.8		5.3
L2	3.5		4.2



**TO-252 封装机械尺寸
TO-252 MECHANICAL DATA**

单位:毫米/UNIT: mm

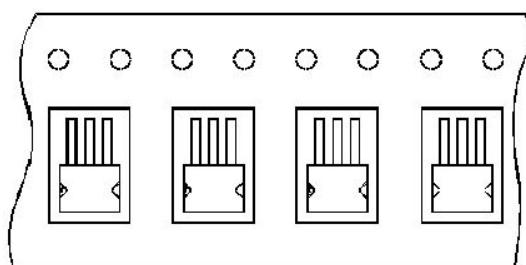
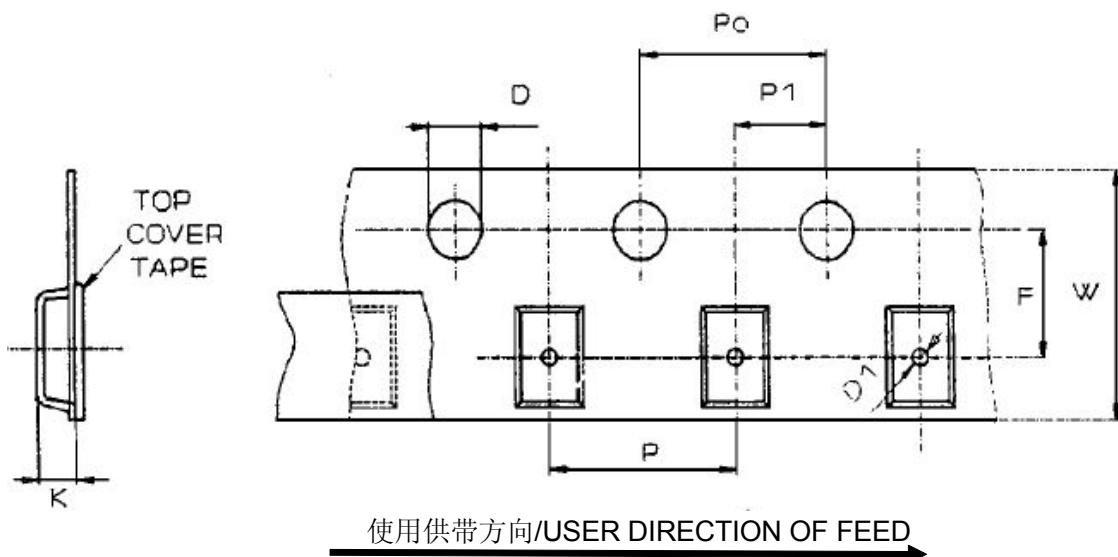
符号 SYMBOL	最小值 min	最大值 max	符号 SYMBOL	最小值 min	最大值 max
A	2.10	2.50	B	0.85	1.25
b	0.50	0.80	b1	0.50	0.90
b2	0.45	0.70	C	0.45	0.70
D	6.30	6.75	D1	5.10	5.50
E	5.30	6.30	e1	2.25	2.35
L1	9.20	10.60	e2	4.45	4.75
L2	0.90	1.75	L3	0.60	1.10
K	0.00	0.23			



TO-252 编带规格尺寸
TO-252 TAPE AND REEL DATA

单位:毫米/UNIT: mm

符号 SYMBOL	最小值 min	最大值 max	符号 SYMBOL	最小值 min	最大值 max
W	16.0-0.3	16.0+0.3	F	7.5-0.1	7.5+0.1
P0	4.0-0.1	4.0+0.1	D	1.5-0.0	1.5+0.1
P	8.0-0.1	8.0+0.1	P1	2.0-0.1	2.0+0.1
K	2.65	2.80	D1	1.5-0.0	1.5+0.1



编带器件定位/UNIT ORIENTATION

**SOT-223 封装机械尺寸
SOT-223 MECHANICAL DATA**

Ref.	Dimensions					
	Millimeters			Inches		
	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.
A	1.5	1.6	1.8	0.059	0.063	0.071
A1	0.01	0.06	0.10	0.001	0.002	0.004
B	2.9	3.0	3.1	0.114	0.118	0.122
B1	0.6	0.7	0.8	0.024	0.028	0.031
C	0.22	0.26	0.32	0.009	0.010	0.013
D	6.3	6.5	6.7	0.248	0.256	0.264
E	3.3	3.5	3.7	0.130	0.138	0.146
F		4.6			0.181	
F1		2.3			0.091	
G	0.7	0.9	1.1	0.028	0.035	0.043
H	1.5	1.75	2	0.059	0.069	0.079
J	6.7	7.0	7.3	0.264	0.276	0.287
K		0.9			0.035	

